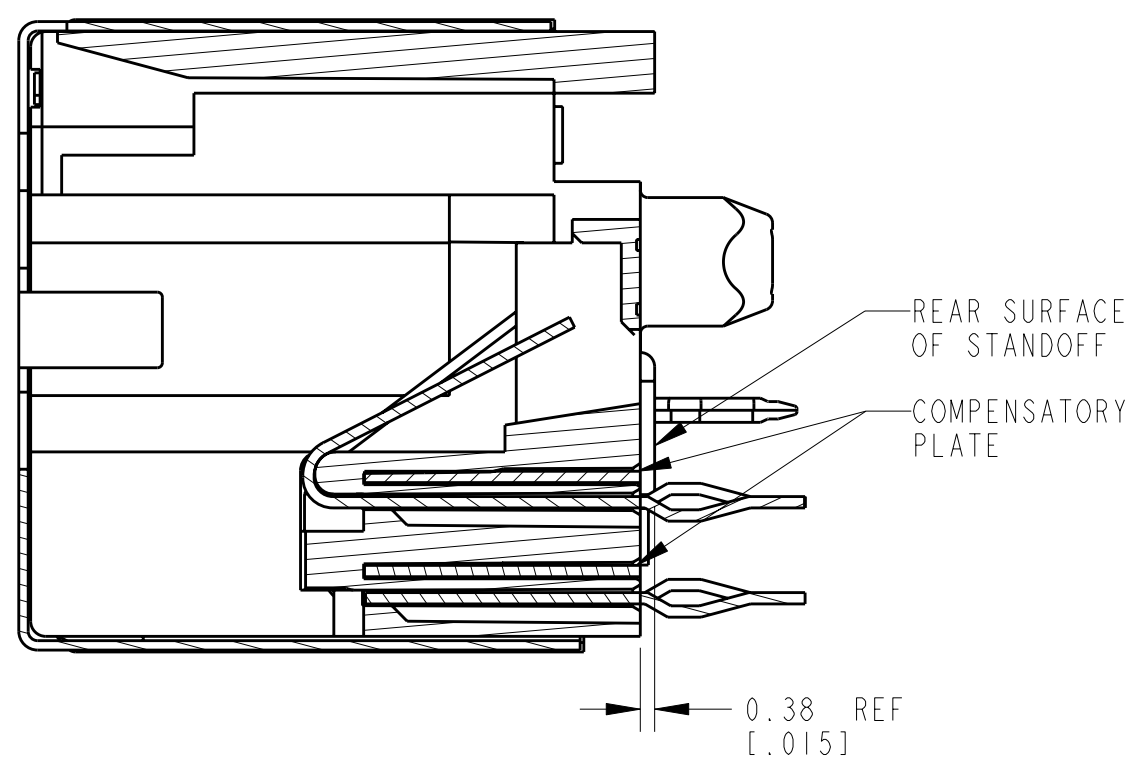
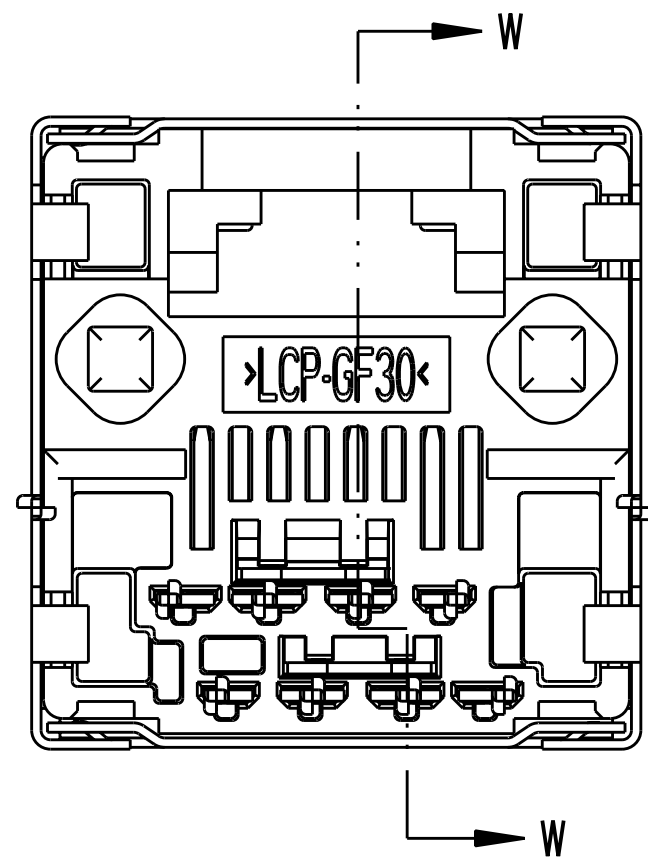
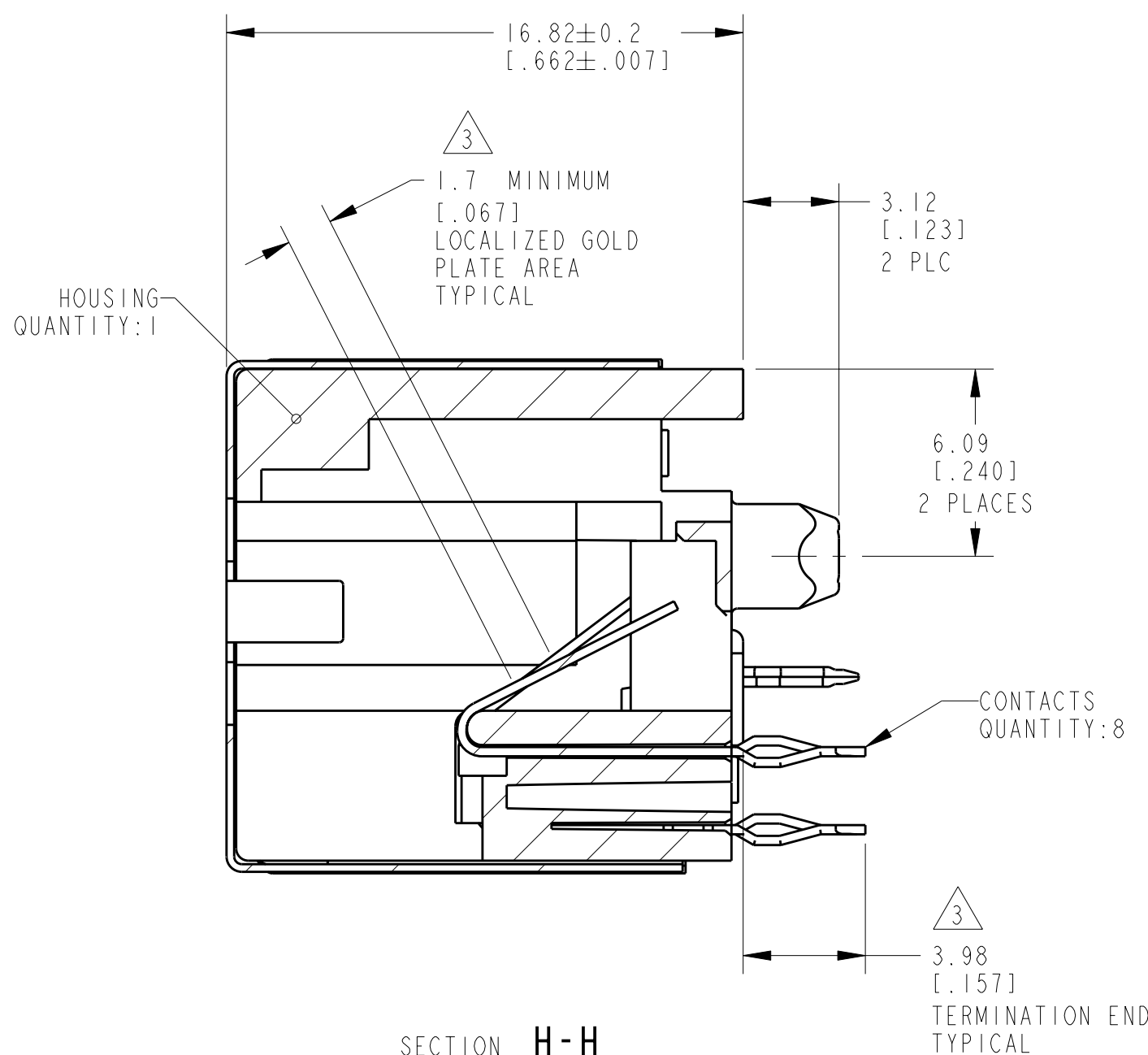
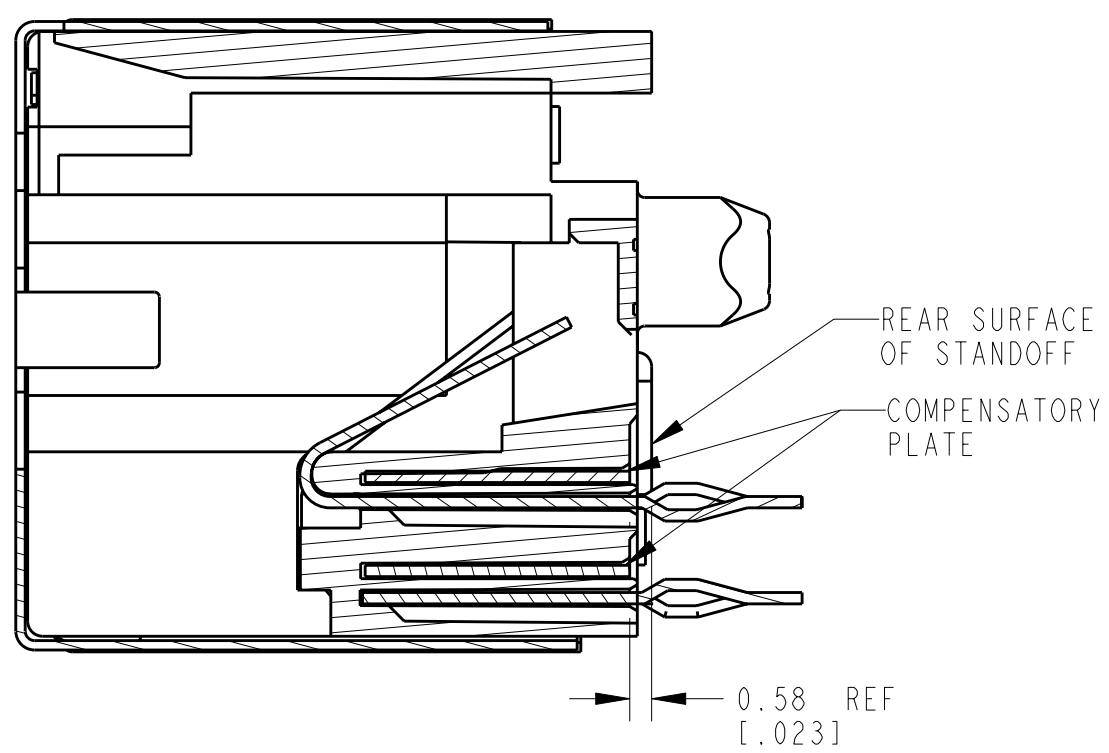
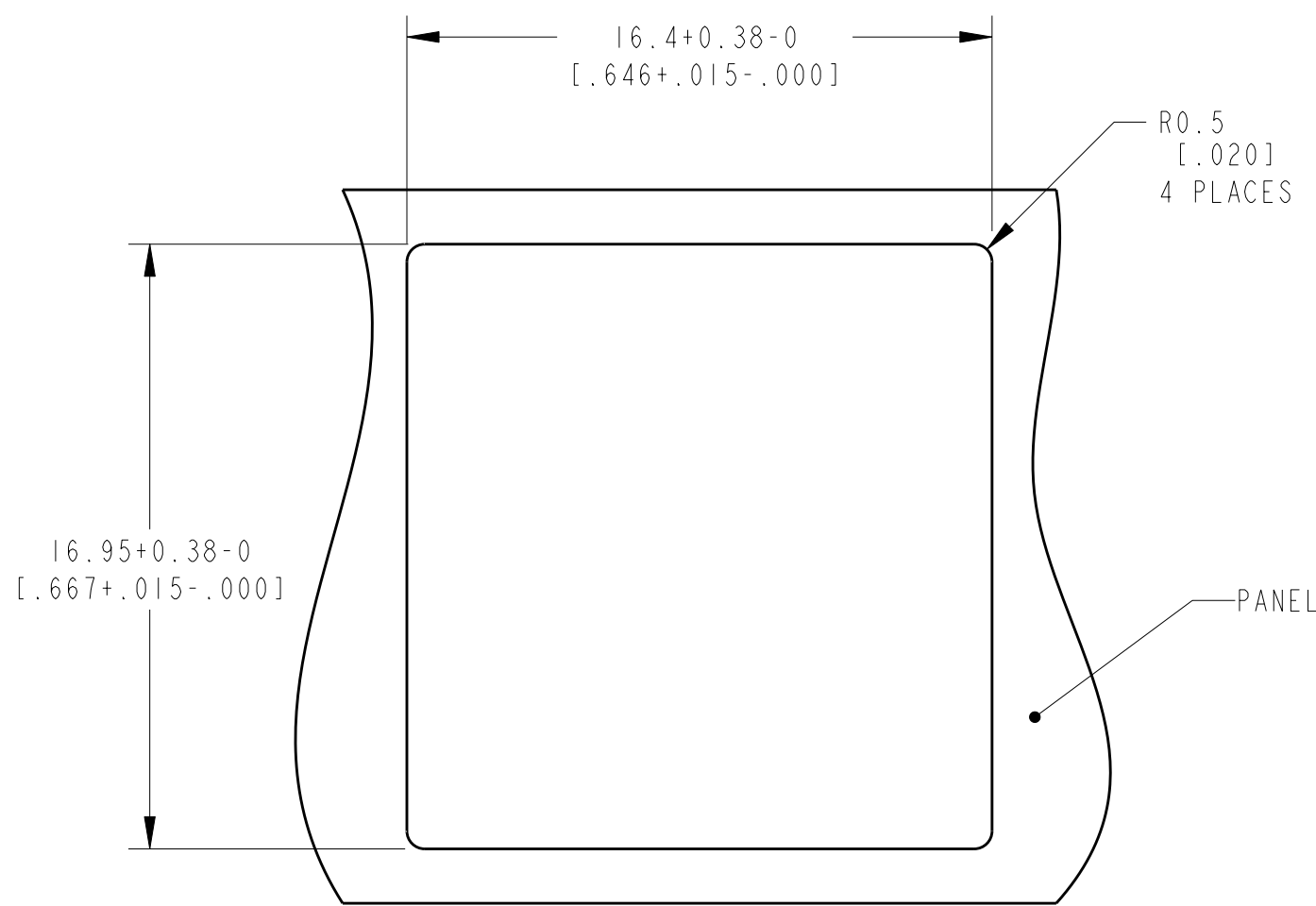




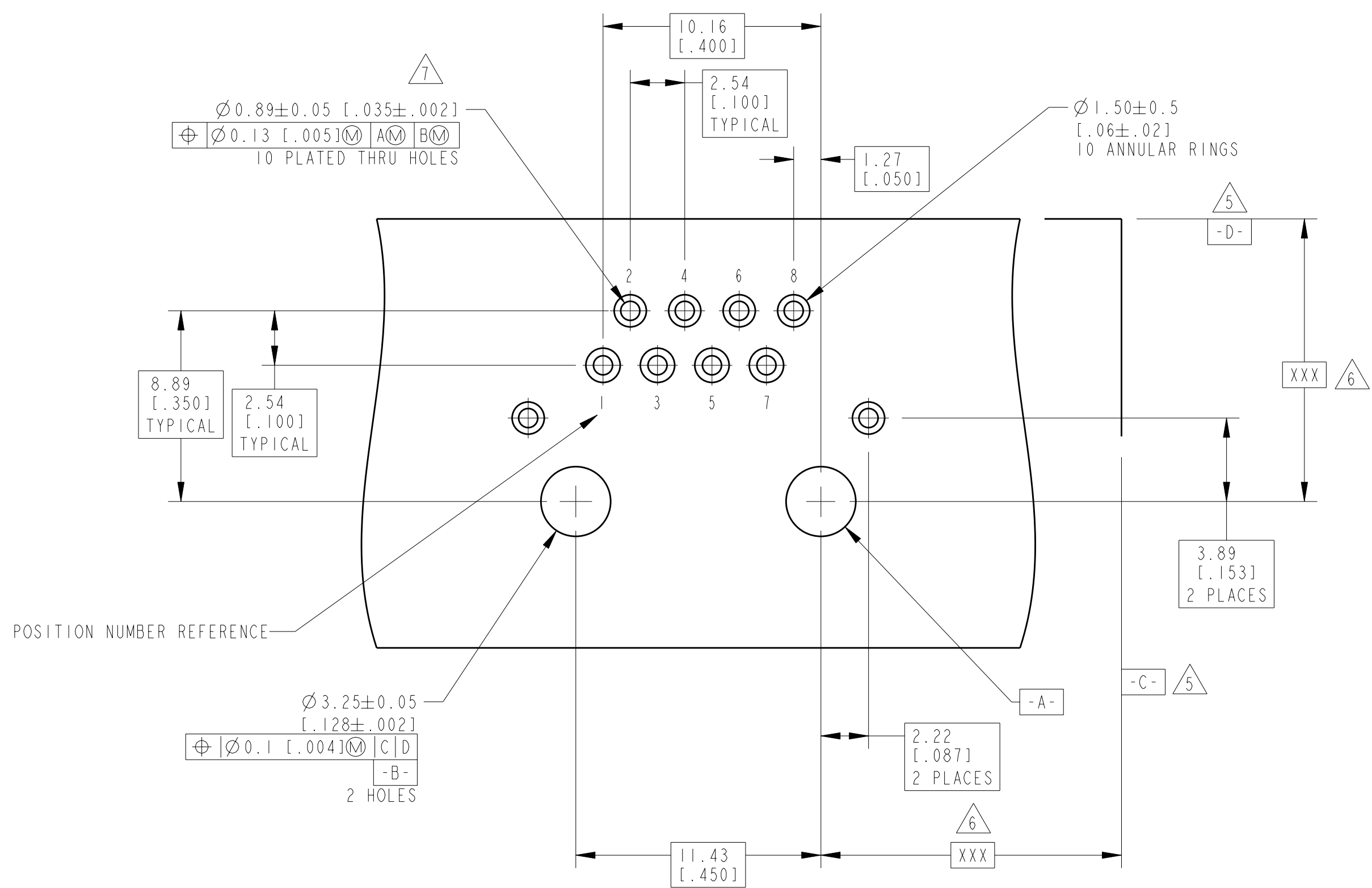
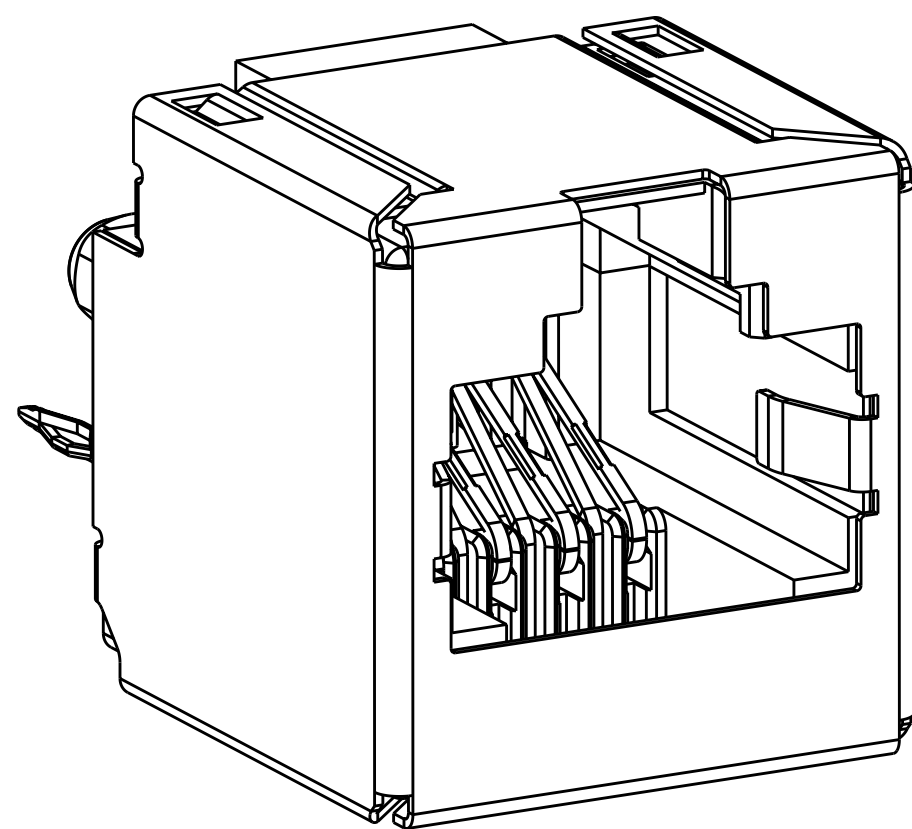
SECTION **W-W**
FOR PN 6116202-1/-2/-3



SECTION **W - W**
FOR PN 6116202-4



RECOMMENDED
PANEL CUTOUT



RECOMMENDED
PRINTED CIRCUIT BOARD
LAYOUT

RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD 
THICKNESS 1.4L(0.055) MIN
COMPONENT SIDE OF PRINTED CIRCUIT BOARD

- ① THERMOPLASTIC.

② PHOSPHOR BRONZE

③ 1.27 μ m [.000050] MIN GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA.
2 μ m [.000079] MIN MATTE TIN ON TERMINATION END, BOTH OVER
1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL.

④ CAVITY CONFORMS TO FCC 47 CFR 68 PART F.

⑤ DATUMS ESTABLISHED BY CUSTOMER.

⑥ DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.

⑦ DRILLED HOLE DIAMETER 1.02 ± 0.03 [.040 $\pm$.001].
COPPER THK 0.03-0.08 [.001 - .003].
TIN THICKNESS 8 μ m [.000315] MIN.

⑧ COPPER ZINC ALLOY

⑨ 2.03 μ m [.000080] MIN BRIGHT TIN OVER 1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL

⑩ PC BOARDS GREATER THAN 1.57 [.062] IN THICKNESS MAY REQUIRE
SPECIAL EXTRACTION TOOLING, CONSULT ENGINEERING.

⑪ PACKAGED 29 PIECES PER TUBE

⑫ PACKAGED 27 PIECES PER TUBE

⑬ WITH IMPROVED CHAMFERS ON TERMINAL EDGES.

⑭ WITHOUT COMPENSATORY PLATE

	NATURAL	6116202-6
	NATURAL	6116202-5
	BLACK	6116202-4
	NATURAL	6116202-3
	NATURAL	6116202-2
	BLACK	6116202-1
PACKAGING	COLOR	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN <u>A. MAYER</u> 20APR2005 CHG <u>WESTMAN</u> 20APR2005 APPR <u>S. FICKLINGER</u> 20APR2005		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME MODULAR JACK ASSEMBLY, VERTICAL, COMPLIANT PIN, SHIELDED, 8 POSITION, CATEGORY 5	
		0 P/LC ± 2 P/LC ±0.3 (0.012) 2 P/LC ±0.13 (0.005) 3 P/LC ± 3 P/LC ± ANGLES ± FINISH		PRODUCT SPEC 108-1163-6 APPLICATION SPEC 114-2158 WEIGHT -	
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. A1 00779 C=6116202 RESTRICTED TO	
				SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV E	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9